**西安市中心血站采购项目技术参数**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| 1 | TSCD II 熔接片 | 100盒 | 202720 |

**二、技术参数**

1.储存条件：温度：-10℃～50℃；相对湿度：25%～90%（无结露）。

2.使用环境：环境温度：10℃～40℃；相对湿度：30%～85%（无结露）；

3.无菌连接片应平整、表面光洁，无明显的油污或其他污染物；折合处均匀，无开裂现象。

4.耐温温度：≥350℃。耐温时间：≥30s。

5.能够满足我站TSCD II无菌接管机在血液成分制备过程中导管无菌连接的使用需要。

6.包装规格：140片/盒。